

SLM750

ソフトバンクネットワーク対応のLTE Cat.4通信モジュール、SLM750のご紹介です。



SLM750

MeiG Smart製

LTE Cat.4通信モジュール

(LGA/MiniPCIe Type)

MEIG 美格

特長

- ・通信方式 LTE Cat.4/3G対応
- ・パケット通信対応
- ・FOTA対応

スペック

製品名	SLM750
サイズ	32mm×29mm×2.8mm (H×W×D)
重量	約5.0g
通信方式	FDD-LTE/TDD-LTE/WCDMA
周波数	FDD-LTE:1/3/8/18/19/26/28 TDD-LTE:39 WCDMA:B1/6/8/19
電源電圧	DC数値3.3V～4.2V
消費電流	通信時：670mA 待機時：2.5mA
外部インターフェース	USB/UART/I2C/GPIO
制御コマンド	AT Command
動作環境	動作温度：-35～+75°C
取得済み認証	JATE/TELEC

本製品は株式会社MeiLinkより販売します

▶ 詳細は製品メーカーWebサイトへ

<https://jp.meigsmart.com/productdetail/slm750mz83.html>

※パンフレットの記載内容は、2021年11月1日時点のものです。

製品のお問い合わせはこちら

<https://tm.softbank.jp/form/inquiry/m2m/index.php>

○ SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。
○ 記載のロゴ、会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。